



平成24年5月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年4月5日

上場取引所 東

上場会社名 佐島電機株式会社

コード番号 7420 URL <http://www.satori.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 植田 一敏

問合せ先責任者 (役職名) 経営企画室長 (氏名) 藤原 照弘

TEL 03-3452-7187

四半期報告書提出予定日 平成24年4月13日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年5月期第3四半期の連結業績(平成23年6月1日～平成24年2月29日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年5月期第3四半期	110,875	△11.2	98	△90.3	145	△76.2	154	△71.2
23年5月期第3四半期	124,841	△0.4	1,007	18.6	612	△42.0	536	△14.2

(注) 包括利益 24年5月期第3四半期 222百万円 (△31.4%) 23年5月期第3四半期 324百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
24年5月期第3四半期	9.12	—
23年5月期第3四半期	31.64	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
24年5月期第3四半期	66,271	28,072	42.4
23年5月期	71,796	28,223	39.3

(参考) 自己資本 24年5月期第3四半期 28,072百万円 23年5月期 28,223百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
23年5月期	—	10.00	—	10.00	20.00
24年5月期	—	12.00	—		
24年5月期(予想)				8.00	20.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成24年5月期の連結業績予想(平成23年6月1日～平成24年5月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	150,000	△12.0	400	△75.6	450	△55.8	500	△34.5	29.49

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

4. その他

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	24年5月期3Q	17,946,826 株	23年5月期	17,946,826 株
② 期末自己株式数	24年5月期3Q	989,255 株	23年5月期	989,135 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	24年5月期3Q	16,957,655 株	23年5月期3Q	16,957,907 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信(添付資料)2ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	2
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	2
2. 四半期連結財務諸表	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
四半期連結損益計算書	5
四半期連結包括利益計算書	6
(3) 継続企業の前提に関する注記	7
(4) セグメント情報等	7
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	7
3. 補足情報	8
(1) 製品及びサービスごとの情報	8
(2) 地域別売上高	8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第3四半期連結累計期間における世界経済は、欧州諸国の財政・金融問題の深刻度が増し、中東情勢の混乱による原油価格や原材料価格の高騰が続き、世界経済を牽引してきた中国をはじめとする新興国の成長の鈍化が顕著となるなど、引き続き厳しい状況で推移いたしました。一方、国内においても東日本大震災からの復興に伴い住宅やインフラ関連で一部回復が進んだものの、世界経済の減速や円相場の高止まり、タイ洪水による影響など、先行きは不透明な状況で推移いたしました。

このような環境の中、当第3四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高はPC市場を中心とする海外事業の落ち込みにより1,108億75百万円（前年同期比11.2%減）となり、営業利益は98百万円（前年同期比90.3%減）、経常利益は1億45百万円（前年同期比76.2%減）となりました。四半期純利益は連結子会社の吸収合併に伴い承継した繰越欠損金等に対する繰延税金資産の計上があったものの売上高の減少による売上総利益の減、改正法人税等の公布に伴う繰延税金資産の取崩しによる税金費用の増により1億54百万円（前年同期比71.2%減）となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

①国内事業

海外通信装置メーカー向け光デバイスや公共投資の地域情報化推進事業の減、および携帯通信機器向けLSIの減により、売上高は616億98百万円（前年同期比6.9%減）、セグメント損失は2億21百万円（前年同期はセグメント利益5億66百万円）となりました。

②海外事業

タブレットPC向けモバイルDRAMおよびスマートフォンや携帯音楽機器向けドライバICは堅調に推移したことに加え、商流移管による一部日系顧客の売上増があったものの、パソコンメーカー向けメモリの大幅減により、売上高は491億77百万円（前年同期比16.0%減）、セグメント利益は3億9百万円（前年同期比32.9%減）となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ55億24百万円減少し、662億71百万円となりました。これは、現金及び預金が18億39百万円、商品及び製品が15億32百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が88億35百万円減少したこと等によるものであります。

また、負債は、前連結会計年度末に比べ53億74百万円減少し、381億98百万円となりました。これは、長期借入金が増加したものの、支払手形及び買掛金が50億68百万円、短期借入金が増加したものの減少したこと等によるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ1億50百万円減少し、280億72百万円となりました。これは、その他有価証券評価差額金が1億25百万円増加したものの、為替換算調整勘定が62百万円、利益剰余金が2億18百万円減少したこと等によるものであります。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

連結業績予想につきましては、平成24年5月期第2四半期決算短信（平成24年1月10日発表）に記載の予想に変更はございません。今後、適時開示が必要になった場合には速やかに公表いたします。

2. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年5月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成24年2月29日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,536	6,375
受取手形及び売掛金	42,952	34,116
商品及び製品	11,743	13,275
仕掛品	801	1,062
原材料及び貯蔵品	63	54
その他	1,847	1,482
貸倒引当金	△46	△24
流動資産合計	61,897	56,342
固定資産		
有形固定資産	4,674	4,595
無形固定資産	1,203	1,222
投資その他の資産		
その他	4,066	4,212
貸倒引当金	△44	△101
投資その他の資産合計	4,021	4,110
固定資産合計	9,899	9,929
資産合計	71,796	66,271
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	22,966	17,898
短期借入金	9,719	7,621
1年内返済予定の長期借入金	2,043	2,043
1年内償還予定の社債	1,000	1,000
未払法人税等	151	115
その他	1,194	997
流動負債合計	37,075	29,676
固定負債		
長期借入金	4,200	6,200
退職給付引当金	1,932	2,010
その他	365	311
固定負債合計	6,497	8,522
負債合計	43,573	38,198

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年5月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成24年2月29日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,611	2,611
資本剰余金	3,608	3,608
利益剰余金	25,734	25,516
自己株式	△1,252	△1,252
株主資本合計	30,701	30,483
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	61	187
繰延ヘッジ損益	△0	△0
土地再評価差額金	△182	△178
為替換算調整勘定	△2,357	△2,420
その他の包括利益累計額合計	△2,478	△2,410
純資産合計	28,223	28,072
負債純資産合計	71,796	66,271

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 四半期連結損益計算書
 第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成22年6月1日 至平成23年2月28日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成23年6月1日 至平成24年2月29日)
売上高	124,841	110,875
売上原価	116,597	103,510
売上総利益	8,244	7,365
販売費及び一般管理費	7,236	7,267
営業利益	1,007	98
営業外収益		
受取利息	9	9
受取配当金	30	43
仕入割引	71	61
営業権譲渡益	36	75
その他	79	78
営業外収益合計	227	268
営業外費用		
支払利息	179	149
為替差損	343	—
その他	99	71
営業外費用合計	623	221
経常利益	612	145
特別利益		
投資有価証券売却益	0	3
会員権売却益	4	0
貸倒引当金戻入額	4	—
その他	1	0
特別利益合計	11	4
特別損失		
固定資産売却損	139	—
投資有価証券評価損	21	200
その他	55	6
特別損失合計	216	206
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	406	△56
法人税、住民税及び事業税	102	148
法人税等調整額	△232	△359
法人税等合計	△129	△210
少数株主損益調整前四半期純利益	536	154
四半期純利益	536	154

四半期連結包括利益計算書
第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成22年6月1日 至平成23年2月28日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成23年6月1日 至平成24年2月29日)
少数株主損益調整前四半期純利益	536	154
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	250	125
繰延ヘッジ損益	△1	0
土地再評価差額金	—	4
為替換算調整勘定	△460	△62
その他の包括利益合計	△212	67
四半期包括利益	324	222
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	324	222
少数株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) セグメント情報等

I 前第3四半期連結累計期間(自平成22年6月1日至平成23年2月28日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 2
	国内事業	海外事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	66,277	58,564	124,841	—	124,841
セグメント間の内部売上高 又は振替高	3,031	449	3,481	△3,481	—
計	69,309	59,013	128,322	△3,481	124,841
セグメント利益	566	460	1,027	△19	1,007

(注) 1. セグメント利益の調整額△19百万円には、セグメント間取引消去及びその他の調整額が含まれておりません。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当第3四半期連結累計期間(自平成23年6月1日至平成24年2月29日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 2
	国内事業	海外事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	61,698	49,177	110,875	—	110,875
セグメント間の内部売上高 又は振替高	2,410	513	2,924	△2,924	—
計	64,109	49,691	113,800	△2,924	110,875
セグメント利益又は損失(△)	△221	309	87	10	98

(注) 1. セグメント利益又は損失(△)の調整額10百万円には、セグメント間取引消去及びその他の調整額が含まれております。

2. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

3. 補足情報

(1) 製品及びサービスごとの情報

前第3四半期連結累計期間(自 平成22年6月1日 至 平成23年2月28日)

(単位:百万円)

	集積回路	半導体素子	一般電子部品	電子機器	製品	合計
外部顧客への売上高	47,537	16,184	45,806	11,771	3,541	124,841

当第3四半期連結累計期間(自 平成23年6月1日 至 平成24年2月29日)

(単位:百万円)

	集積回路	半導体素子	一般電子部品	電子機器	製品	合計
外部顧客への売上高	37,537	16,289	41,671	12,114	3,263	110,875

(2) 地域別売上高

前第3四半期連結累計期間(自 平成22年6月1日 至 平成23年2月28日)

(単位:百万円)

日本	海外					合計
	中国	台湾	その他アジア	その他	計	
56,724	42,390	11,355	11,749	2,622	68,117	124,841

- (注) 1. 売上高は製品の実際の仕向け地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
2. 「中国」の区分は、香港を含んでおります。

当第3四半期連結累計期間(自 平成23年6月1日 至 平成24年2月29日)

(単位:百万円)

日本	海外					合計
	中国	台湾	その他アジア	その他	計	
53,092	38,555	7,446	10,586	1,195	57,783	110,875

- (注) 1. 売上高は製品の実際の仕向け地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
2. 「中国」の区分は、香港を含んでおります。